DIGITAL DELAY LINE DDL3 / D1030

SERVICE ADDITIONAL MANUAL

THE DDL3 MODEL NAME CHANGE

The model name DDL3 has been changed to D1030.

Another company has a similar product with the same name,

constituting the name change.



DIGITAL DELAY LINE SERVICE MA NI JA

CONTENTS(目次)

SPECIFICATIONS(総合仕様)	2
PANEL LAYOUT (パネルレイアウト)	3
CIRCUIT BOARD LAYOUT & WIRING	
(ユニットレイアウト&配線図)	4
BLOCK DIAGRAM(ブロックダイアグラム)	6
REMOTE CONNECTOR PIN ASSIGNMENT	
(リモート端子ピン配列)	
DIMENSIONS (寸法図) ·······	
DISASSEMBLY PROCEDURE (分解手順) ·······	9
LSI PIN DESCRIPTION (LSI 端子機能表)·······	12
IC BLOCK DIAGRAM (ICブロック図)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
CIRCUIT BOARDS (シート基板図)······	16
TEST PROGRAM(テストプログラム)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
INSPECTION (検査)·······	
MIDI DATA FORMAT (MIDI データフォーマット)······	
MIDI IMPLEMENTATION CHART	38
PARTS LIST	

YAMAHA CO RP. HAMAMATSU, JAPAN 2.972K-683 @ K Printed in Japan '90. 1

. *

LM 006993

This manual has been provided for the use of authorized Yamaha Retailers and their service personnel. It has been assumed that basic service procedures inherent to the industry, and more specifically Yamaha Products, are already known and understood by the users, and have therefore not been restated.

WARNING: Failure to follow appropriate service and safety procedures when servicing this product may result in personal injury, destruction of expensive components and failure of the product to perform as specified. For these reasons, we advise all Yamaha product owners that all service required should be performed by an authorized Yamaha Retailer or the appointed service representative.

IMPORTANT: The presentation or sale of this manual to any individual or firm does not constitute authorization, certification, recognition of any applicable technical capabilities, or establish a principle-agent relationship of any form.

The data provided is believed to be accurate and applicable to the unit(s) indicated on the cover. The research, engineering, and service departments of Yamaha are continually striving to improve Yamaha products. Modifications are, therefore, inevitable and changes in specification are subject to change without notice or obligation to retrofit. Should any discrepancy appear to exist, please contact the distributor's Service Division.

WARNING: Static discharges can destroy expensive components. Discharge any static electricity your body may have accumulated by grounding yourself to the ground buss in the unit (heavy gauge black wires connect to this buss).

IMPORTANT: Turn the unit OFF during disassembly and parts replacement. Recheck all work before you apply power to the unit.

This product uses a lithium battery for memory back-up.

WARNING: Lithium batteries are dangerous because they can be exploded by improper handling. Observe the following precautions when handling or replacing lithium batteries.

- Leave lithium battery replacement to qualified service personnel.
- Always replace with batteries of the same type.
- When installing on the PC board, solder using the connection terminals provided on the battery cells. Never solder directly to the cells. Perform the soldering as quickly as possible.
- Never reverse the battery polarities when installing.
- Do not short the batteries.
- Do not attempt to recharge these batteries.
- Do not disassemble the batteries.
- Never heat batteries or throw them into fire.

ADVARSEL!

1

Lithiumbatteri. Eksplosionsfare.

Udskiftning må kun foretages af en sagkyndig, og som beskrevet i servicemanualen.

■ SPECIFICATIONS(総合仕様)

ELECTRICAL CHARACTE	RISTICS	●電気特性	
FREQUENCY		周波数特性	:20Hz~20kHz
RESPONSE:	20Hz – 20kHz	S/N比	: 100dB
DYNAMIC RANGE:	Greater than 100dB	全高調波歪率(T.H.D.)	:0.03%以下(@1kHz, Max level)
DISTORTION:	Less than 0.03% (@1kHz, level max.)	●インプット(INPUT)	
INPUT NUMBER OF CHANNEL:	ELECTRONICALLY BALANCED × 1		:1ch(電子バランス方式)
NOMINAL LEVEL:	+ 4dBm	チャンネル数	
IMPEDANCE:	10kΩ	規定出力レベル	:+4dBm
OUTPUT		入力インピーダンス	: 10kΩ
CONVERSION TYPE:	DELTA-SIGMA	●アウトプット(OUTPU	T CH1, CH2, CH3)
NUMBER OF CHANNEL:	ELECTRONICALLY BALANCED × 3	チャンネル数	:3ch (電子バランス方式)
NOMINAL LEVEL:	+ 4dBm	規定出力レベル	: +4dBm
IMPEDANCE:	150Ω	入力インピーダンス	: 150Ω
A/D, D/A CONVERSION	10 hits	●AD/DAコンバーター	. 19022
QUANTIZATION:	18 bits 50 kHz		
SAMPLING RATE: DELAY TIME:	$0 - 1300$ msec. (20 μ sec. step)	量子化ビット数	: 18bits
MEMORY	0* 1000maee.(20p3ce. stop)	サンプリング周波数	: 50kHz
NUMBER OF		●ディレイタイム	: 0~1300msec
LOCATIONS:	15:1–9 & A–F	●メモリー(15プログラム	.)
No.1-9:	DIGITAL DELAY & 3-BAND PARAMETRIC	No. 1 ~ 9	:デジタルディレイ&3バンドパラメト
	EQUALIZER		リックイコライザー
No.A-F:	DIGITAL DELAY & CROSSOVER		・デジタルディレイ&クロスオーバー
MIDI CONTROL:	PROGRAM CHANGE for memory select,	No.A~F	
	CONTROL CHANGE for parameter adjust,	●MIDIコントロール	: プログラムチェンジ、コントロールチ
	BULK DUMP for up/down load, LINK		ェンジ、バルクダンプ、リンク機能
REMOTE CONTRO'	9-PIN D-SUB (contact-conclosure memory	●REMOTEコントロール	:プログラムチェンジ:アナログ方式
REMOTE CONTRO	select)	●フロントパネル	
	PROGRAM CHANGE (ANALOG	コントロール	:インプットレベル
	CONTROL	スイッチ	:パラメータ(↑,↓)、カーソル(→,←)、
FRONT PANEL		×1 "T	
CONTROLS:	INPUT LEVEL		ディレイ、アッテネーター/女 イコラ
KEYS:	PARAMETER (\uparrow, \downarrow) , CURSOR $(\rightarrow, \leftarrow)$,		イザー/サブソニックフィルター・コン
	DELAY, ATT/ ϕ , EQ/SUB•COMPARE,	•	ペア、CH1・LOW、CH2・MID、CH3・
	CH1•LOW, CH2•MID, CH3•HIGH,		HIGH、ストア、コピー、メモリー(↑,
	STORE, COPY, MEMORY (↑, ↓), UTILITY,		↓)、ユーティリティー、ディレイ・バ
DISPLAYS	DELAY •BYPASS		イパス
INPUT LEVEL:	8-SEGMENT LED		
OUTPUT LEVEL	0-0EGMENT EED	●ディスプレイ	· a 末 7 1 PD
(1, 2, 3):	3 CHANNELS 8-SEGMENT LED	インプットレベル	: 8素子LED
MEMORY No.:	7-SEGMENT LED	アウトプットレベル	: 8 素子 LED × 3
LCD:	16-CHARACTER × 2 LINE, BACKLIT	メモリーナンバー	: 7 セグメント LED
REAR PANEL		LCD	:16文字 2 ライン
CONNECTORS:	OUTPUT (CH1, CH2, CH3), INPUT, MIDI	●リアパネル	
	(IN, OUT), REMOTE	端子	: アウトプット (CH1, CH2, CH3)、イン
SWITCH MODE:	P.EQ/X-OVER	编丁	
PROTECT:	OFF, MEM, KEY		プット、MIDI(IN, OUT)、リモート
GENERAL POWER SUPPLY:	U.S. & CANADIAN MODELS: 120V, 22W	スイッチ	:モード(P.EQ/X-OVER)、プロテクト
POWER SUPPLY:	GENERAL MODEL: 220-240V, 22W		(OFF/MEM/KEY)
	GENERAL MODEL. 220-2400, 2200	●電源	: AC100V, 50/60Hz
DIMENSIONS	400 - 45 0 - 204	●消費電力	: 18W
DIMENSIONS (W × H × D):	480 x 45.2 x 324mm	- (0,20,00/2	
DIMENSIONS $(W \times H \times D)$:	480 × 45.2 × 324mm (18-7/8′′ × 1-3/4′′ × 12-3/4′′)		$\cdot 480 \times 45.2 \times 324 mm$
	480 × 45.2 × 324mm (18-7/8'' × 1-3/4'' × 12-3/4'') 3.8kg (8 lbs 6 oz)	●寸法(W×H×D) ●重量	: 480 × 45.2 × 324mm : 3.8kg

methal circuit delays result in an oveal delay of approximately 0.85 msec even when DELAY TIME and DELAY OFFSET are both set to "0", or DELAY BYPASS is engaged.

*DELAY TIME = 0、DELAY BYPASSの状態でも、DDL3 内部 を信号が通過するのに要する時間分(約0.85msec)遅延時間が生じ ます。

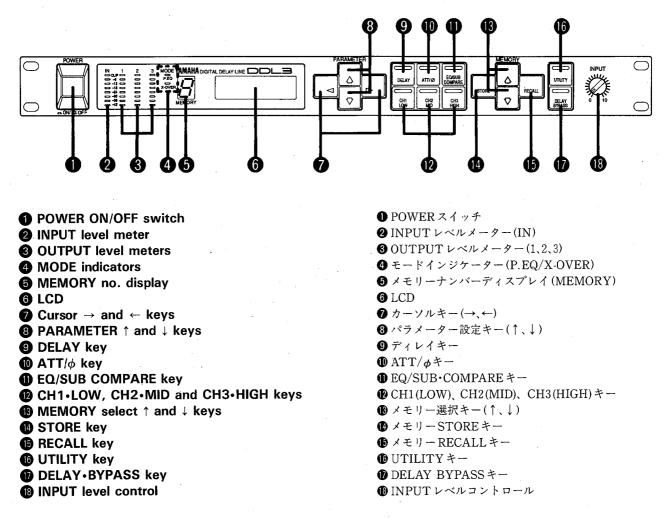
5100

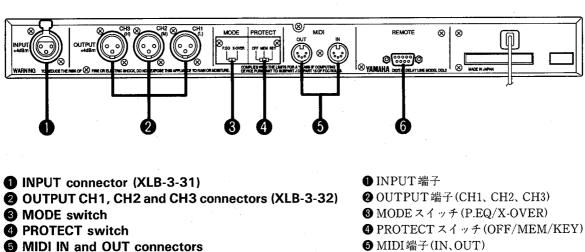
■ PANEL LAYOUT(パネルレイアウト)

● Front Panel (フロントパネル)

● Rear Panel (リアパネル)

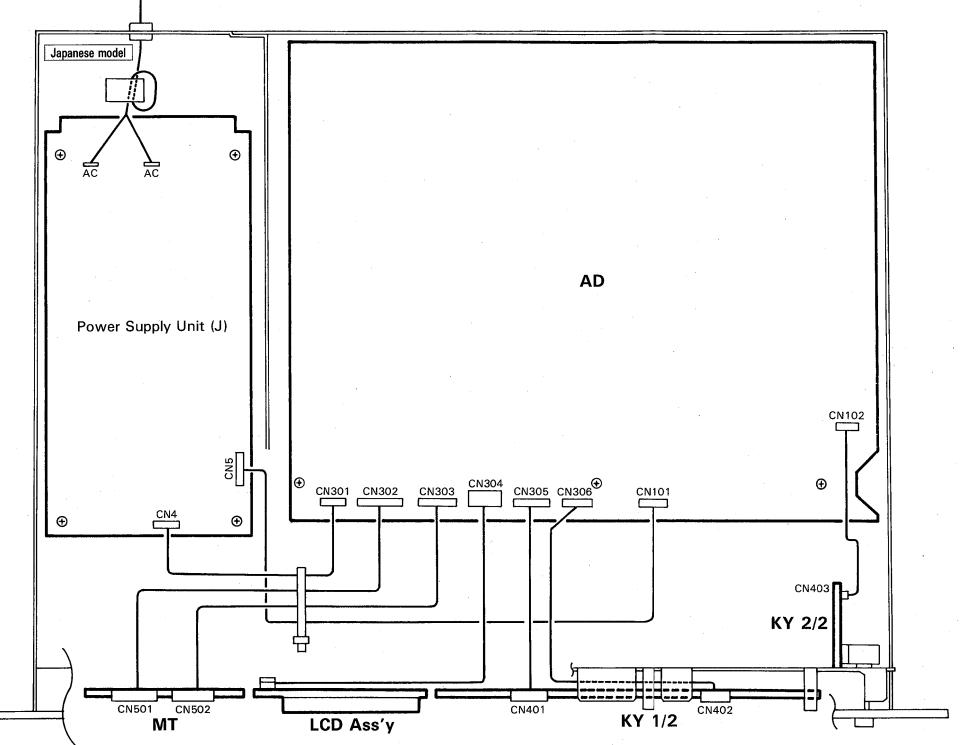
6 REMOTE connector



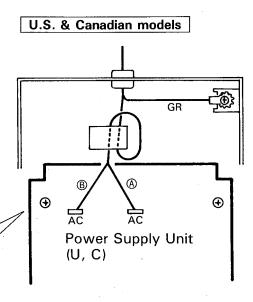


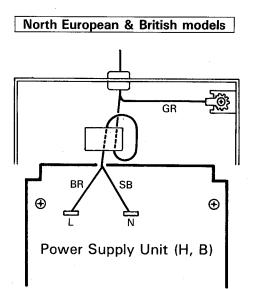
6 REMOTE端子

■ CIRCUIT BOARD LAYOUT & WIRING (ユニットレイアウト&配線図)



• AC cord

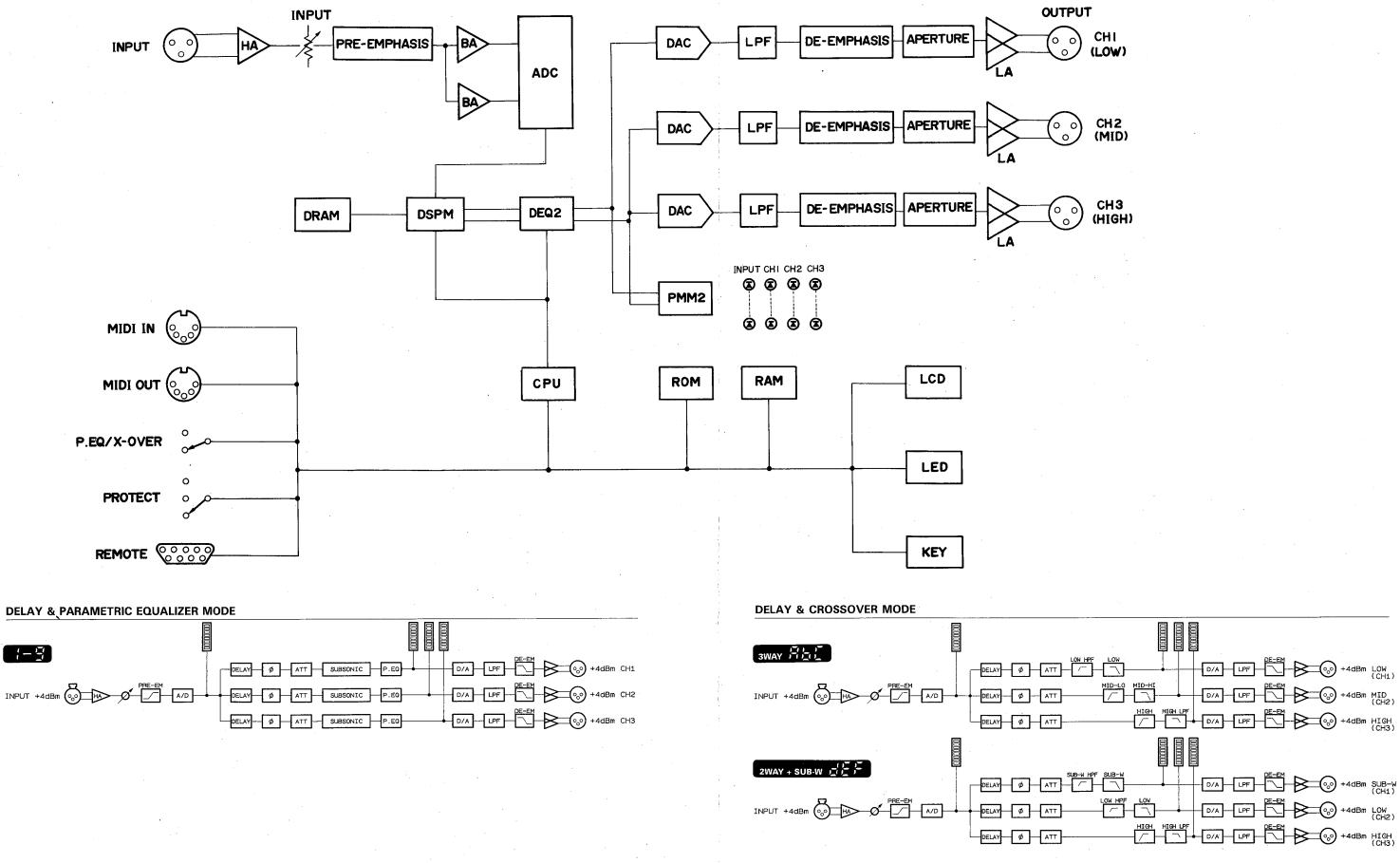




DDL3

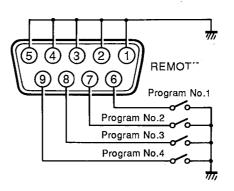
6

■ BLOCK DIAGRAM (ブロックダイアグラム)

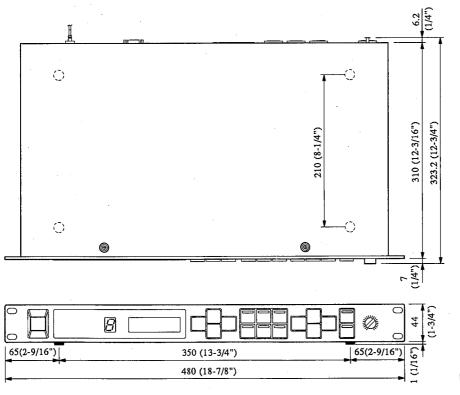


■ REMOTE CONNECTOR PIN ASSIGNMENT(リモート端子ピン配列)

Pin no.	Function
1.	Ground
2	Ground
3	Ground
4	Ground
5	Ground
6	Program number 1
7	Program number 2
8	Program number 3
9	Program number 4



■DIMENSIONS(寸法図)

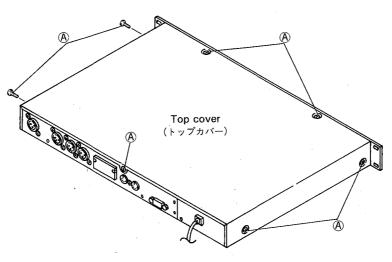


Unit: mm (inch)

DDL3

■ DISASSEMBLY PROCEDURE(分解手順)

- 1. Top Cover (Fig. 1)
- 1-1. Remove the seven (7) screws A (3.0 × 8 bind head screw), then the Top cover can be removed.
- 1.トップカバーの外し方(図1参照)
- 1-1. @のネジ7本(3×8バインド小ネジ)を外して、
 外します。





2. AD Circuit Board (Fig. 2 and Fig. 3)

- 2-1. Remove the Top cover. (see procedure 1.)
- 2-2. To remove the AD circuit board, remove the nine (9) screws (B) $(3.0 \times 8 \text{ bind head screw})$, two (2) screws (C) and three (3) screws (D) (3.0 $\times 6 \text{ bind head screw})$, and then dissconnect the wire harness.

3. Power Supply Unit (Fig. 3)

- 3-1. Remove the Top cover. (see procedure 1.)
- 3-2. Remove the push rod.
- 3-3. Remove the four (4) screws E (3.0 × 8 bind head screw).
- 3-4. After the wire harness has been disconnected, the Power supply unit can be removed.

4. Front Panel (Fig. 3)

- 4-1. Remove the Top cover. (see procedure 1.)
- 4-2. Remove the three (3) screws € (3.0×6 flat head screw) and two (2) screws © (3.0×8 bind head screw), and then pull out the front panel toward you while lifting the unit slightly.

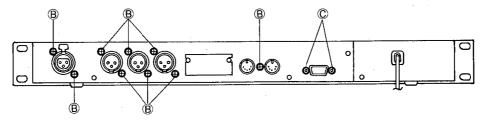
- 2. ADシートの外し方(図2、3参照)
- 2-1. トップカバーを外します。(1項参照)
- 2-2. Bのネジ9本(3×8バインド小ネジ)とコネクタ
 ーのネジ©2本と①のネジ3本(3×6バインド小
 ネジ)を外し、シートのコネクターを外してADシ
 ートを外します。

3. 電源ユニットの外し方(図3参照)

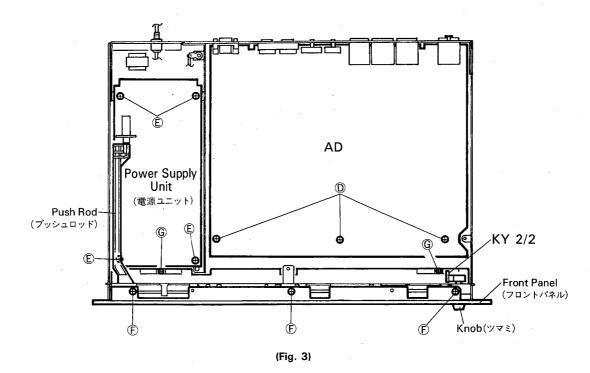
- 3-1. トップカバーを外します。(1項参照)
- 3-2. プッシュロッドを外します。
- 3-3. ネジ ®4本(3×8バインド小ネジ)とコネクター を外して、電源ユニットを外します。

4.フロントパネルの外し方(図3参照)

- 4-1. トップカバーを外します。(1項参照)
- 4-2. ネジ(2)3本(3×6皿小ネジ)とネジ(2)2本(3×8 バインド小ネジ)を外して、本体を少し持ち上げな がらフロントパネルを手前に引き抜きます。



(Fig. 2)



- 5. KY1/2 and KY2/2 Circuit Boards (Fig.4) 5-1. Remove the Top cover. (see procedure 1.)
- 5-2. Remove the Front Panel. (see procedure 4.)
- 5-3. KY1/2 circuit board removal
- 5-3-1. Disconnect the wire harness on the circuit board.
- 5-3-2. Take the KY1/2 circuit board out of the sub panel while pressing the three (3) hooks (f) upward.
- 5-4. KY2/2 circuit board removal
- 5-4-1. Pull out the INPUT level control knob.
- 5-4-2. To remove the KY2/2 circuit board, remove the hexagonal nut $\oplus(\phi7.0)$ and disconnect the wire harness.

- 5. KY1/2 シートとKY2/2シートの外し方(図4参照)
- 5-1. トップカバーを外します。(1項参照)
- 5-2. フロントパネルを外します。(4項参照)
- 5-3. KY1/2シートの外し方
- 5-3-1. シートのコネクターを外します。
- 5-3-2. サブパネルのフック⑪3箇所を押上げながら、 KY1/2シートを手前に引き抜きます。
- 5-4. KY2/2シートの外し方
- 5-4-1. ボリュームツマミを外します。
- 5-4-2. 六角ナット①1個(φ7)とコネクターを外して、 KY2/2シートを外します。

- 6. MT Circuit Board (Fig. 4)
- 6-1. Remove the Top cover. (see procedure 1.)
- 6-2. Remove the Front panel. (see procedure 4.)
- 6-3. Disconnect the wire harness on the circuit board.
- 6-4. Take the MT circuit board out of the sub panel while pressing the two (2) hooks ① upward.

7. LCD Assembly (Fig. 4)

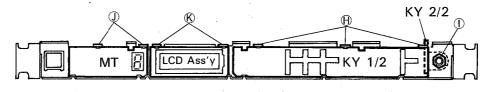
- 7-1. Remove the Top cover. (see procedure 1.)
- 7-2. Remove the Front Panel. (see procedure 4.)
- 7-3. Remove the LCD assembly while pressing the two (2) hooks (6) upward.

- 6. MTシートの外し方(図4参照)
- 6-1. トップカバーを外します。(1項参照)
- 6-2. フロントパネルを外します。(4項参照)
- 6-3. シートのコネクターを外します。
- 6-4. サブパネルのフック①2箇所を押上げながら、MT シートを手前に引き抜きます。

7. LCD Ass'yの外し方(図4参照)

- 7-1. トップカバーを外します。(1項参照)
- 7-2. フロントパネルを外します。(4項参照)
- 7-3. サブパネルのフック ® 2 箇所を押上げながら、

LCD Ass'yを手前に引き抜きます。



(Fig. 4)

■LSI PIN DESCRIPTION(LSI端子機能表)

• HD63B03YP-N (XD245001) CPU

PIN NO.	NAME	I/O	FUNCTION	PIN NO.	NAME	I/O	FUNCTION
	NAME Vss XTAL EXTAL MP0 MP1 RES STBY NMI P20 P21 P22 P23 P24 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P60 P61	I/O I I I I I I I/O I/O I/O I/O I/O I/O I/O I/	Ground Clock Mode program Reset Stand-by mode signal Non-maskable interrupt Port 2 Port 5	$\begin{array}{r} 33\\ 34\\ 35\\ 36\\ 37\\ 39\\ 40\\ 41\\ 42\\ 44\\ 45\\ 46\\ 47\\ 49\\ 50\\ 55\\ 55\\ 55\\ 55\\ 55\\ 55\\ 55\\ 55\\ 55$	Vcc A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 Vss A7 A5 A4 A3 A2 A1 D7 D5 D4 D3 D2 D4 D3 D2 D0		DC Supply (+ 5V) Address bus Ground Address bus Data bus
27 28 29 30 31 32	P62 P63 P64 P65 P66 P67	I/O I/O I/O I/O I/O I/O	Port 6	59 60 61 62 63 64	BA LIR R/W WR RD E		Bus available Load instruction register Read/Write control Write control Read control Enable

• HD63B50P (IG147300) ACIA (Asynchronous Communications Interface Adaptor)

Pin No.	Name	1/0	Function	Pin No.	Name	I/O	Function		
1	Vss		Ground	13	R/W	1	Read/Write		
2	Rx Data		Receive data	14	E		Enable		
3	Rx CLK	I.	Receive clock	15	D7	1/0			
4	Tx CLK	0	Transmit clock	16	D6	1/0			
5	RTS	I/O	Request to send	17	D5	1/0			
6	Tx Data	0	Transmit data	18	D4	1/0	> Data bus		
7	IRQ	1	Interrupt request	19	D3	1/0			
8	CS0		1	20	D2	1/0			
9	CS2	1	> Chip select	21	D1	1/0			
10	CS1		J	22		1/0)		
11	RS	1	Resist select	23	DCD		Data carrier detect		
12	Vcc		Power supply (+5V)	24	CTS		Clear to send		

• YM6104 (XE788A00) DEQ2 (Digital Equalizer)

)

Pin No.	Name	1/0	Function	Pin No.	Name	I/O	Function
1	VDD	1	+5V	12	Vss	1	Earth (Ground)
2	XMD	1	Alteration of Sync. (=+5V) or Asynch.	13, 14	SI0, SI1	1.1	INPUT for Serial data signal
			(=0V) for CDI input terminal (Synch:	15, 16	SO0, SO1	0	OUTPUT for Serial data signal
			1:1), Asynch: 16:1)	17	OVF	0	Detector for OVER Flow
3	CRS		Initialized Serial Control Interface	18	TEST		For test. Normally connecting to +5V
4	CDI	111	Inputs of μ PGM, Para, Ser. Cont.	19	C2	0	Output is delayed Data of 2nd bit of
· · ·			Data of Control Reg.				P. Reg. by 1 bit.
5	СDO	0	Outputs of μ PGM, Para, Ser Cont.	20	C1	0	Output is delayed Data of 1st bit of
, i		-	Data of Control Reg.				P. Reg. by 1 bit.
6	XCLK		In/Out clock for CDI & CDO	21	CO	0	Output is delayed Data of 0 bit of
7	TRG	1 i	Determins transmit timming of PARA.			1 1	P. Reg. by 1 bit.
			to Para, Reg. from T BFR.	22	CEMD		+5V: It's necessory to input 2 Byte
8	ESL		Timming determination of data for				for CE to CDI
		1 '	External at Ext. Shift CLK				OV: It needs not to have a data for CE
9	ELD		Timming determination of data for				to CDI
5		1 '	Inner at Ext. Shift CLK	23	ĪC		Initialized for DEQ
10	ECLK		Input Shift CLK of IN/OUT SR at Ext	1	Sync		Synchro. signal for system
		1'	Shift CLK		2,10		
11	CLK	1	System Clock				

PIN NO.	NAME	I/O	FUNCTION	PIN NO.	NAME	I/O	FUNCTION
$\begin{array}{c} 1\\ 1\\ 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\\ 9\\ 101\\ 112\\ 13\\ 14\\ 5\\ 6\\ 7\\ 8\\ 9\\ 101\\ 112\\ 13\\ 145\\ 167\\ 189\\ 201\\ 223\\ 245\\ 226\\ 278\\ 290\\ 301\\ 32\end{array}$	MDAT15 MDAT14 MDAT13 MDAT12 MDAT11 MDAT10 MDAT9 MDAT9 MDAT9 MDAT7 MDAT6 MDAT5 MDAT5 MDAT5 MDAT5 MDAT4 MDAT3 MDAT2 MDAT1 MDAT0 SI1 SI0 SO1 SO1 SO1 SO1 SO1 SO1 SO1 SO1 SO1 SO1		<pre>Data bus Data bus Serial data IN Serial data OUT Internal ACIA synchronization mode Clock Time-out CD counter reset CD data output CD data input Timing pulse Refresh Output enable Write enable RAM control</pre>	$\begin{array}{c} 33\\ 34\\ 35\\ 36\\ 37\\ 38\\ 40\\ 41\\ 42\\ 43\\ 44\\ 45\\ 46\\ 47\\ 48\\ 50\\ 51\\ 55\\ 55\\ 55\\ 55\\ 55\\ 56\\ 55\\ 59\\ 60\\ 61\\ 62\\ 64\\ 64\\ 64\\ 64\\ 64\\ 64\\ 64\\ 64\\ 64\\ 64$	VDD MADR7 MADR6 MADR5 MADR4 MADR3 MADR2 MADR1 MADR0 TESTR TESTT1 SYNC CLK CE IC MOD7 MOD6 MOD5 MOD4 MOD3 MOD4 MOD1 MOD0 MDAT23 MDAT23 MDAT23 MDAT21 MDAT20 MDAT19 MDAT16 VSS		Power supply Address bus Test pin Synch pulse Master clock Chip enable Initial clear Modulation data Data bus Ground

• YM3818 (XC354001) DSPM (Digital Signal Processor)

• YM3934 (XE798A00) PMM 2 (Peak Meter Module)

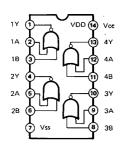
Pin No.	NAME	I/O	FUNCTION	Pin No.	NAME	I/O	FUNCTION
123456789011234567890 111234567890	NC NC DB10 DB89 DB87 DB84 DB82 DB82 DB82 DB82 DB82 DB82 DB82 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC	000000 000000	Meter data output	3345 335 337 339 41 42 44 44 44 44 55 52	NC NC DI0 DI1 DI2 DI2 DI2 DI1 DI2 DI1 DI1 DI1 DI1 DI11 NC NC NC NC		Digital in data
23 24 25 26 27 28	OVD OMODE IMODE NC TST VDD Vss ICLK		Overflow data Output mode control Input mode control Test pin Power supply Ground System clock input	53 55 55 57 58 59 60	HT1 HT0 FT1 Vss V ^{DD} NC C3		Falling and holding times are determined by these inputs. Ground Power supply
29 30 31 32	SYNC RST DIEN NC		Synch. pulse Initial reset Digital input enable	61 62 63 64	C2 C1 C0 NC	0 0 0	Channel select

PIN NO.	NAME	I/O	FUNCTION	PIN NO.	NAME	I/O	FUNCTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	AGND AINL ZEROL VA + VA - APD ACAL NC DCAL DPD		Analog ground Left channel analog input Zero level input for left channel Positive analog power supply Negative analog power supply Analog power down Analog calibrate No connection Digital calibrate output Digital power down	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	SCLK SDATA VD1+ VD2+ DGND DCLKA NC ACLKA CLKIN LGND VL+	 0 	Serial output data clock Serial data output Positive digital power supply Positive digital power supply Digital ground Digital section input clock No connection Analog section output clock Master input clock Logic ground Positive logic power supply
11 12 13 14	TST1 TST2 TST3 L/R		Fest inputs	26 27 28	ZEROR AINR VREF	 0	Zero level input for right channel Right channel analog input Voltage reference output

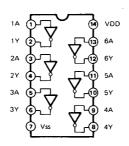
• AK5327-VP (XG898A00) ADC (Analog to Digital Converter)

■ IC BLOCK DIAGRAM(ICブロック図)

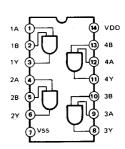
• SN74HC02N (IR000250) Quad 2 Input NOR



 SN74HCU04N (IG142250)
 SN74HC04N (IR000450) Hex Inverter

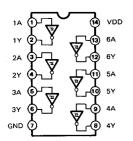


 SN74HC08N (IR000850) Quad 2 Input AND

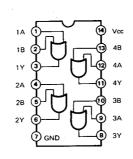


• SN74HC14N (IR001450) Hex Inverter

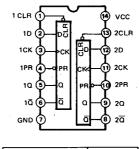
)

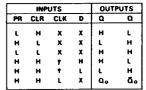


• SN74HC32N (IR003250) Quad 2 Input OR



• SN74HC74N (IR007450) Dual D-Type Flip-Flop





D'DL3

- SN74HC139N (IR013950) Dual 2 to 4 Demultiplexer
 - 1G
 1
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
- **SN74HC163N** (IR016350) SYNC. Binary Counter

50

0

00

ΕŅ

vcc

🙆 OA

08

0C

ENABLE

LOAD

(i) od

RIPPLE CARRY OUTPUT

CLEAR

CLOCK

Α

в

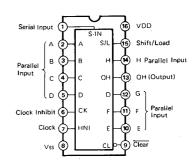
¢

D

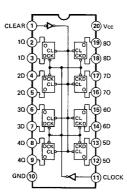
ENABLE

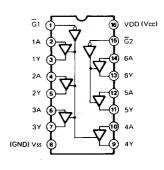
GND

• SN74HC166N (IR016650) 8-Bit Shift Register

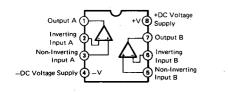


- SN74HC174N (IR017450) Hex D-Type Flip-Flop
- SN74HC273N (IR027350) Octal D-Type Flip-Flop
- SN74HC367N (IR036750) Hex 3-State Bus Buffer

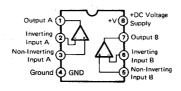




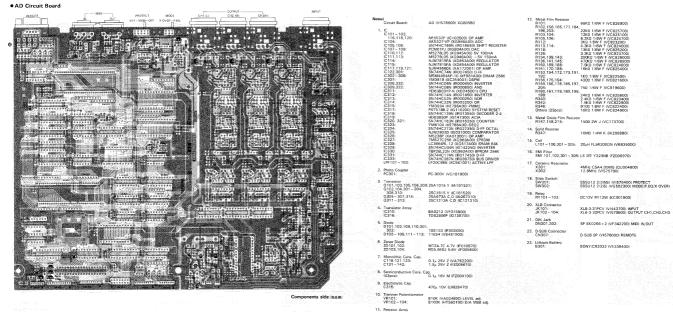
- M5238P (XA013001)
- NE5532P (IG102500)
- NJM4556DE (XA772001)
 Dual Operational Amplifier



 NJM2903D (IG031000) Dual Single-Supply Comparator



■ CIRCUIT BOARDS (シート基板図)



DDL3

3NA-V157880 🔬

16

11. Resistor Array RM201,309: RMLS4 J 103 (VA822600) RM302~308,310~312: RMLS8 J 103 (H2004730) 17

DDL3

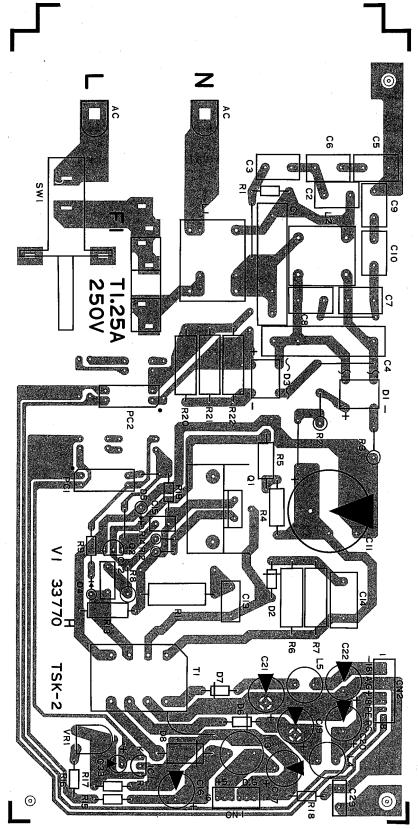
DDL3

• Power Supply Unit Japanese model		V.S.model	Candian mode	Notest Prover: Supply Unit: 1 C :: 2 Proof Coupling 4 G 1 5 Dick Dick 9 G 1 1 Transition Dick 0 Dick Dick 0 Provide Dick 0 Provide Dick 0 Provide Dick 10 Dick Stack Dick 11 Transition Dick 12 Dick Stack Dick Stack 13 Dick Stack Dick Stack 14 Provide Dick Stack 15 Dick Relation Dick Stack 16 Dick Relation Dick Stack 17 Prove Relation Dick Stack 18 Dick Dick Dick Dick Dick Dick Dick Dick	NU327400 J NU327000 J NU327000 J 2000 J 20	18. Fuge Fill T: Transformation T: Transformatio	1,1,54,2507 ILX6000301 J, c 24,2507 914 ILX6003051 J, c TUM017A (0X802480)
		Components side (#3.90)		SW 1: SW 1:	ESB8213V (KX80D440) J M-3-1 (KX802550) U, C		J: YG-4061-011 U: YG-4061-012
19	Components side(部品例)	20	Components side (非高频)	21			C: YG-4061-013

DDL3

DDL3

North European & British models

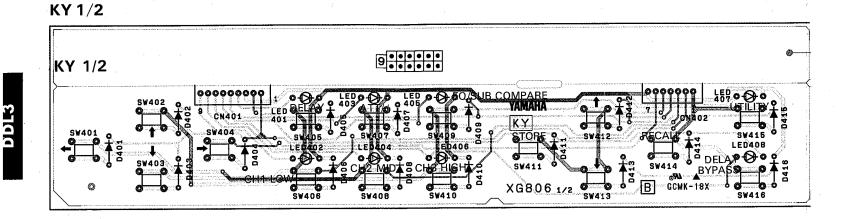


Components side (部品側)

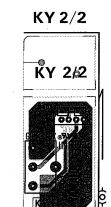
Notes		(VI337700) H, B
1.	IC IC 1:	μΡC1093J (IX802360) REGULATOR
2.	Photo Coupler PC 1,2:	PC511 (IK000490)
3.	Transistor Q 2:	2SC2655 (IX552940)
4.	FET Q 1:	2SK513 (IX802380)
5.	Diode D 2: D 4: D 6, 7: D 8:	10DF6 (IX802390) 1SS84 (IF001380) 11DQ06 (IH001530) 31DQ04 (IX802410)
6.	Zener Diode D 5:	RD12E (IF006500)
7.	Diode Stack D 1,3:	S1WB60 (IX553900)
8.	Flame Proof C. Resistor R 9: R12: R14: R19:	560Ω 1/4W (HJ355560) 8.2KΩ 1/4W (HV456820) 15Ω 1/4W (HV456820) 5.1KΩ 1/4W (HX801380)
9.	Metal Oxide Resistor R 2,3: R 4,5: R 6,7: R 8: R11: R13: R20~22:	6.8Ω 3W (HX801450) 100KΩ 1W (HL318100) 68KΩ 2W (HL327680) 82Ω 1/2W (HX804130) 150Ω 2W (HL325150) 2.7Ω 1W (HL313270) 100KΩ 2W (HL3182100)
10.	Trimmer Potentiometer VR 1:	RVF08P B1K (HX801400)
11.	Ceramic Cap. C 2,3,7,8: C 5,6,9,10: C13: C14: C23:	1000P 250V (FX800550) 2200P 250V (FX551060) 68P 2KV (FX800560) 0.01μ 250V DE (FI324100) 0.01μ 50V Z (FG744100)
12.	Mylar Cap. C12: C15:	0.22µ 50V J (UA555220) 0.022µ 50V K (FC364220)
13.	Metallized Mylar Cap. C 1,4:	0.1µ 250V (FZ000680)
14.	Electrolytic Cap C11: C16,17: C19~22:	47μ 400V (FZ006890) 1000μ 10V (FX550550) 330μ 25V M (UJ448330)
15.	Choke Coil L 1: L 2: L 3: L 4, 5:	LUMR3403 (GX801480) NFR6UA103 10mH (GX800980) FL11Z180K-35 (GX801060) FL9H470K-30 (GX802450)
16.	Power Switch SW 1:	MM-13-1 (KX802560) H, B
17.	Fuse F 1:	1.25A 250V EAK (LX800940)
18.	Power Transformer T 1:	TMA025 (GX800810)

H, B: YG-4061-014

DDL3 DDL3 23



Components side(部品側)



Components side

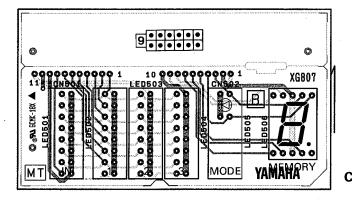
(部品側)

Notes) Circuit Board:

- 1. Diode D401~416:
- 2. LED LED401~408:
- Variable Resistor VR401:
- Push Switch SW401~416: 4.

• MT Circuit Board

• KY Circuit Boards



Notes)

Circuit Board:

1. LED Display LED501~504: LED505: LED506:

MT (VI579000) XG807B0

SX-25J (VA039100) Level meters LN516RK (VI575100) Mode indicator SX-25Y GR 7seg. (VI697200) MEMORY

Components side(部品側)

24

KY (VI578900) XG806B0 1SS133 (IF003450) GL1HD212 RE (VG149600) Switch LEDs A10K EWH-14A (VA757600) INPUT Level EVQ-QSL04M (VB799000) Function Keys





■TEST PROGRAM(テストプログラム)

Precautions

- Remove all devices connected to the DDL3. If the MODE switch is turned to X-OVER when the system entered the test program mode, the connected speaker system will be damaged. When the test is initiated, the DELAY TIME of DSP chip is set to Omsec. and signal bypasses the DEQ chip.
- After the system has entered the test program mode, the ROM, ACIA and Battery checks will be performed automatically. If these checks are OK, the LCD will indicate "TEST BATT. OK" message.
- Select a test number by using the following procedure. Pressing the "↑" (MEMORY up) key will increase the test-number, and pressing the "↓" (MEMORY down) key will decrease it. Press the RECALL key to initiate the test.
- Test Entry While pressing the DELAY and UTILITY keys, turn on the POWER switch.

• Exit

- - Test 1: DELAY Test 2: ATT/ ϕ Test 3: EQ/SUB COMPARE Test 4: CH1 LOW Test 5: CH2 MID Test 6: CH3 HIGH
- 2. If the test 21(k) is activated, normal operation will be restored regardless of completion of tests.

●準 億

- テストプログラム起動時は、入力信号がダイレクト に出力端子に出力されるため、出力端子に通常使用 機器を接続したまま行なわないこと。特に、X-OVER モードで使用機器を接続したままで行なうと、スピー カーを破壊する危険があるので、絶対に行なわない こと。
- テストプログラム起動時に、ROMのチェックサム、 LSIの制御回線のチェック、バッテリーチェックを 自動的に行なう。

テスト終了後、"TEST BATT. OK"を表示する。

- テストプログラムモードに入ったら、メモリー・ア ップとメモリー・ダウンキーでテストナンバーを選 択し、RECALLキーを押してプログラムを実行す る。
- テストプログラム起動時、DSP-LSIはDELAY = 0 ms, DEQ-LSIはバイパス状態にセットされ信号 が出力される。
- ●テストプログラムの起動方法

DELAY キーとUTILITY キーを押しながら、POWER ONする。

EXIT

 テストプログラム1-6まで行い、初期設定までの 項目が終了すると、テスト7を実行することにより 通常モードに戻ることができる。 チェックが終了していない場合は、LCDに"CHECK

NOT END"を表示する。

なお、テストプログラム 1′-6 までは各シーケンス が終了すると、対応する LED が点灯する。各シーケ ンスと LED の対応は、

- # 1 : "DELAY"
- #2: "ATT/ ϕ "
- # 3 : "EQ/SUB COMPARE"
- # 4 : "CH1 LOW"
- # 5 : "CH2 MID"
- # 6 : "CH3 HIGH"

となる。

 テストプログラム1-6まで終了していない場合で も、テスト21(K)を実行することにより通常モード に戻ることができる。

- 1. TEST 1: LCD Check
- 1-1. Select test number 1, and press the RECALL key to initiate the test.
- 1-2. All dots of LCD are turned ON and OFF five times and then the TEST END message will appear on the LCD.
- 1-3. Verify the proper lighting of all dots on the LCD.
- **DDL3**
- 2. TEST 2: LED Check
- 2-1. Select test number 2, and press the RECALL key to initiate the test.
- 2-2. The 7-segments LED will indicate sequence numbers "0" to "5".
- 2-3. The P.EQ LED of the MODE section will light and then X-OVER will light.
- 2-4. The switch LED indicators will light one after another in sequence.
- 2-5. All of LED indicators and segments will then simultaneously light and then turn OFF, and the MEMORY number display will show "2". At this time, the LEVEL meter LED will remain OFF.
- 2-6. Verify proper lighting of all LED indicators and segments, and proceed the program to next test.

3. TEST 3: Panel Switch Check

- 3-1. Select test number 3, and press the RECALL key to initiate the test.
- 3-2. The switch name "LFT" (Cursor left) will appear on the LCD as shown below.

1. テスト1:LCD表示器の動作チェック

- 1-1. テストナンバー1を選択し、RECALLキーを押し てテストを実行する。
- 1-2. LCD 表示器が 5回点滅した後、下図の様に変化する。
- 1-3. 目視により確認する。

				 					 		_		
	_	_	A T		-	_	I	S		1 N	D	0	

- 2. テスト2:LED点灯チェック
- 2-1. テストナンバー2を選択し、RECALLキーを押し てテストを実行する。
- 2-1. メモリーLEDが、0、1………5と順次点灯 する。
- 2-3. モードLEDが、 P.EQ, X-OVER と順次点灯する。
- 2-4. キー内のLEDが順次点灯する。
- 2-5. レベルメーターを除く全LEDが点灯する。その後 LEDが消灯し、メモリーLEDが"2"を表示して 停止する。
- 2-6. LEDがすべて点灯するかを目視により確認する。

3. テスト3:スイッチ動作の確認

- 3-1. テストナンバー3を選択し、RECALLキーを押し てテストを実行する。
- 3-2. LCDに次の表示がでる。

DIAGNOSIS V1.0 TEST SWITCH LFT

- 3-3. Press the key of which the name is indicated on the LCD. Pressing the correct key can advance the program.
- 3-4. When these switch tests have been completed successfully, the message "OK" will appear on the LCD.
- 3-3. "カーソル←"キーを押すと、"LFT" のブリンクが "PUP"になる。
- 3-4. "パラメーター↑"キーを押すと、"PUP"のブリン クが"PDN"になる。以降、同じ様にスイッチを 順番に押していき、最後に"DELAY BYPASS" キーを押すと次の表示になる。

	D	Ι	А	G	Ν	0	S	١	S		V	1	•	0 K
Т	Ε	S	Т		S	W	I	Т	С	Η			0	Κ

3-5. If an incorrect key is pressed, the routine cannot proceed to the next switch test. Press the RECALL key to initiate this test again.

4. TEST 4: REMOTE Terminal Check

- 4-1. Connect pins 6, 7, 8 and 9 of REMOTE terminal to ground.
- 4-2. Select test number 4, and press the RECALL key to initiate the test.
- 4-3. If the result of test is OK, "OK" will be shown on the LCD.

3-5. 途中で、キーを押す順番をまちがえた場合は、
 "RECALL"を押してからチェックを再開する。

4. テスト4:リモート端子の動作チェック

- 4-1. リモート端子(CN307)の6、7、8、9 ピンのデータ ーが、正常に受け取られるかをチェックする。
- 4-2. テストナンバー4を選択し、RECALLキーを押し てテストを実行する。
- 4-3. リモート端子(CN307)の6、7、8、9 ピンをすべて GNDに接続すると、次の表示になる。

Т	D E	~	~ ~	 . .	-	 _	-	V1.0 OK

5. TEST 5: MIDI Check

- 5-1. Connect the MIDI OUT jack to the MIDI IN with a MIDI cable.
- 5-2. Select test number 5, and press the RECALL key to initiate the test.
- 5-3. The results of test will be displayed on the LCD. When the test is OK, the LCD will display the message shown below.
- 5. テスト5:MIDI入出力チェック
- 5-1. MIDI IN, MIDI OUT 端子を MIDI ケーブルで接続 すること。
- 5-2. テストナンバー5を選択し、RECALLキーを押し てテストを実行する。
- 5-3. チェック結果がOKの時は、次のようにLCD に表示される。

If the output data from the MIDI OUT doesn't return to CPU chip through the MIDI IN, or if the received data at CPU is not correct, the LCD will display the following message.

MIDI OUT端子に出力した信号が、MIDI IN 端子 を経由して CPUに戻ってこない時、あるいは、戻 ってきた信号が正常でない時は、次のように LCD に表示される。

	D	I	A	G	Ν	0	S	1	S	v	1		0
T	Е	S	Т		М	I	D	I				Ν	G

6. TEST 6: Initialization

- 6-1. Select test number 6, and press the RECALL key to initiate the test. The LCD will display the RAM INITIALIZE message.
- 6. テスト6:メモリーデーター等の初期設定 6-1. テストナンバー6を選択し、RECALLキーを押し

てテストを実行する。

- DIAGNOSIS V1.0 RAM INITIALIZE?
- 6-2. If the STORE key is pressed, memorized data (utility data and etc.) will be initialized and the following message will be displayed.
- 6-2. STOREキーを押すと、LCDに次の表示がでてメ モリーデーター、ユーティリティーデーター等の初 期設定を行なう。

7. TEST 7: Exit Refer to EXIT.

8. TESTS 8-12: DRAM Check

- 8-1. Select test number 8, and press the RECALL key to initiate the test. The following message is then displayed on the LCD.
- 7. テスト7:EXIT EXITの項目参照。
- 8. テスト8-12: D-RAMチェック
- 8-1. テストナンバー8を選択し、RECALLキーを押 してテストを実行する。
- DIAGNOSIS V1.0 TEST DRAM ***
- 8-2. Attach an amplifier/speaker system to the OUT-PUT connector.
- 8-3. Apply a sine wave signal of +8.5dBm, 1kHz to the INPUT connector.
- 8-4. Execute TESTS 8 through 12 (c) in sequence to check to see if deterioration of the sound quality exist due to a bad or faulty DRAM IC.
- 8-2. OUTPUT端子にアンプとスピーカを接続する。
- 8-3. INPUT 端子に±8.5dBm、1kHzの正弦波を印加する。
- 8-2. テスト8~12を順次実行し、下表の様に信号の分解 能を落して出力し、出力信号をモニターして不良 のD-RAMをみつける。

		MESSAGE			
TEST	MSB			LSB	AT ***
8	IC306	IC305	IC304	IC303	THR
. 9	IC305	IC304	IC303	IC302	04B
: 10	IC304	IC303	IC302	0000	08B
11	IC303	IC302	0000	0000	12B
12 ·	IC302	0000	0000	0000	16B

9. TEST 13: DEQ Chip Check

9-1. Select test number 13 (d), and press the RECALL key to initiate the test. The LCD will indicate TEST 13 entry by displaying the message shown below.

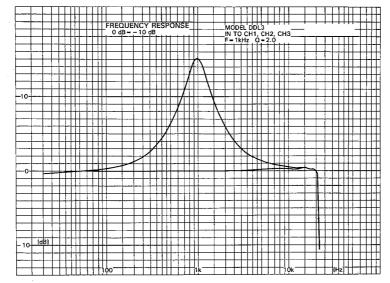
9. テスト13: DEQ-LSIのチェック

9-1. テストナンバー13(d)を選択し、RECALL キーを 押してテストを実行する。

DIAGNOSIS V1.0 TEST DEQ

- 9-2. Verify the frequency characteristics of the OUTPUT connector as shown below.
- 9-2. 周波数特性を測定し、DEQ-LSI が正常かどうかチ

ェックする。



10. TEST 14: AD Check

- 10-1. Select test number 14(e), and press the RECALL key to initiate the test.
- 10-2. When a signal of -10dBm, 100Hz is applied to the INPUT, output signals of 0 ± 1.5 dB will be obtained at the OUTPUTS 1 through 3. If the input signal is increased within $+6.5 \pm 1.5$ dBm, a clipped signal will be obtained at the outputs.

11. TEST 15: Slide Switch Check

- 11-1. Select test number 15(f), and press the RECALL key to initiate the test.
- 11-2. Then the LCD will then show a switch name and the underline cursor will indicate which slide switch to set as shown below.

- 10. テスト14: A/Dチェック
- 10-1. テストナンバー14(e)を選択し、RECALLキーを 押してテストを実行する。
- 10-2. 入力端子INPUT(JK101)より、-10dBm/100Hz の入力信号を印加した時、出力端子OUTPUT CH1、CH2、CH3(JK102-JK104)には、0±1.5 dBmの出力信号が得られること。また、入力信号 を徐々に上げていき、JK102-JK104 のいずれか の出力端子を監視する。出力信号が、+6.5±1.5 dBmの範囲内で、出力信号にクリップ波形が現わ れることを確認する。(クリップ波形は、歪率計 をモニターするのが望ましい。)
- 11. テスト15:リアパネル部スライドスイッチの動作チ ェック
- 11-1. テストナンバー15(f)を選択し、RECALLキーを 押してテストを実行する。
- 11-2. "PROTECT SW."の接点の位置をLCD内のカー ソルにて表示する。

D I A G N O S I S V 1. 0
T E S T S - S W
$$\underline{K} \not M \not O$$

K; KEY M; MEMORY O; OFF

In this test, the PROTECT and MODE switches

are checked.

12. TEST 16: KEY and LED Port Check

TEST 16(g) is utilized by the factory for shipping inspection purposes, it is not intended for field service use.

13. TEST 17: DAC Adjustment (MSB)

- 13-1. Select test number 17(h), and press the RECALL key to initiate the test.
- 13-2. Attach an amplifier/speaker system to the OUTPUT.
- 13-3. Sine wave signals of approximately –60dBm, 500Hz are obtained at the OUTPUT CH1, CH-2 and CH3 connectors.

Monitor each outputs with a distortion meter and adjust VR102 for CH1, VR103 for CH2 and VR104 for CH3 so that minimum distortion waveform is achieved.

- 11-3. リアパネル部、"PROTECT SW." (SW301)及び
 "MODE SW." (SW302)を切り替えた時、データ
 一を正常に受け取るかチェックする。
- 12. テスト16: KEY, LEDポートチェック

このテストは、工場出荷検査用のチェックですの で、ここでは実行しません。

13. テスト17: D/AコンバーターのMSB調整

- 13-1. テストナンバー17(h)を選択し、RECALLキーを 押してテストを実行する。
- 13-2. INPUT端子よりの入力信号に関係なくDSP-LSI 内で正弦波を発生し、各出力端子より、約-60 dBm/500Hzの信号が出力されるので、その出力信 号を低歪率アンプに通して歪率計に接続する。ア ンプの出力信号と歪率計の歪波形をモニターし、 ゼロクロスの歪波形が最小となり、最も波形のつ ながりの良い位置に調整ボリュームVR102(CH1), VR103(CH2), VR104(CH3)を調整する。

■INSPECTIONS(検査)

- 1. Control and Switch Settings
- 1-1. Unless otherwise specified, the control and switches are to be set as follows;

INPUT level control:	MAX.
MODE switch:	P.EQ
PROTECT switch:	OFF

- 1-2. The output loads of each OUTPUT CH1, CH2 and CH3 connector pin2 and pin3 are to be terminated by a 600 ohm load resistor.
- 1-3. Disconnect all devices connected to the DDL3.
- 1-4. Initiate the TEST PROGRAM 17.

2. Measuring Instrunments

- 2-1. Prepare the follwing: AF signal generator, AC voltmeter, distortion meter, and an oscilloscope.
- 2-2. For the distortion mesurement, a low-pass filter with a cut-off frequency of 80kHz and -6dB/oct must be used.
- 2-3. For the noise level mesurement, a low-pass filter with a cut-off frequency of 12.7kHz and -6dB/ oct must be used.
- 2-4. The output impedance of the AF signal generator must be less than 600ohms.
- 2-5. The input impedance of the mesuring instruments must be over 1 Megaohm.

3. Inspection

3-1. Gain

When a signal of -10dBm, 100Hz is applied to the INPUT connector, an output signal of 0± 1.5dBm is to be obtained at each OUTPUT(CH-1, CH2 and CH3) connector.

3-2. Frequency Characteristics

When a signal of approximately –10dBm is appplied to the INPUT connector, the frequency characteristics of each OUTPUT (CH1, CH2 and CH3) should be within the range listed in the table below. The reference frequency used is 1kHz.

20Hz — 5kHz	± 1.0dB
6kHz — 20kHz	+2, -3dB
23kHz —	<u>≧</u> – 10dB

3-3. Distortion Factor

When a signal of 1kHz is applied to the INPUT connector, and adjust the INPUT level control so that the output signal of +10dBm should be obtained at each OUTPUT (CH1, CH2 and CH-3) connector with a distortion factor of less than 0.03%.

1. 準 儲

1-1. フロント及びリアパネルのボリューム及びスイッチ は、特に指定の無い限り下記の状態とする。

INPUT VOL. ······MAX
MODE SW. ·····P.EQ
PROTECT SWOFF

- 1-2. 出力端子OUTPUT CH1、CH2、CH3(JK102-JK
 104)の2-3ピン間に、600Ωの負荷抵抗を接続する。
- 1-3. テストプログラム17を起動する。

2. 測 定 器

- 2-1. 歪率測定時は80kHz、-6dB/OCTのローパスフィ ルターを使用すること。
- 2-2. ノイズレベル測定時は12.7kHz、-6dB/OCTのロ ーパスフィルターを使用すること。
- 2-3. 発信器の出力インピーダンスは、600Ω以下のこと。
- 2-4. 測定器の入力インピーダンスは、1 MΩ以上のこと。

3.検 査

3-1. 利得

入力端子 INPUT (JK101)より-10dBm/100Hzの入 力信号を印加した時、OUTPUT CH1、CH2、CH3 (JK102-JK104)の各出力端子には、0±1.5dBm の出力信号が得られること。

3-2. 周波数特性

入力端子 INPUT (JK101)より-10dBm 前後の信号
 を入力した時、OUTPUT CH1、CH2、CH3 (JK102 - JK104)の各出力端子の周波数特性は、1kHzを基
 準として下記の範囲内のこと。

20Hz	-	5kHz	$\pm 1.0 dB$
6kHz		20kHz	+2、-3dB
23kHz	_		-10dB以下

3-3. 歪率

入力端子INPUT (JK101)より、1kHzの入力信号を 印加して、出力端子OUTPUT CH1、CH2、CH3 (JK102-JK104)の出力レベルが+10dBmの時の歪 率は、0.03%以内のこと。

3-4. Maximum Output

When a signal of 100Hz is applied to the INPUT connector and the INPUT level control is adjusted so that an output signal of + 17.5dBm is obtained at each OUTPUT (CH1, CH2 and CH3) connector, the distortion factor shold be less than 3%.

3-5. Noise Level

When the INPUT is opened, the noise levels of the CH1, CH2 and CH3 OUTPUTS should be less than -82.5dBm.

It should be noted that this adjustment must be performed approximately three seconds after POWER switch is turned ON. If noise levels are not within rated levels, perform the DAC(MSB) adjustment using TEST PROGRAM 17.

3-6. Meter Sensitivity

When an input signal of +10dBm, 1kHz is applied the to INPUT connector, the CLIP through -42 LEDs of the level meters (IN 1, 2 and 3) will all be lit. When the input signal level is adjusted to +5dBm, the CLIP will turn off. Next, adjust the input signal level to -6, -12 and so on to verify their readings. Finally if an input signal of -37dB is applied, the all LEDs should be OFF.

4. Initialization

4-1. While pressing the DELAY and DELAY BYPASS keys, turn on the POWER switch, RAM initialization will be performed.

4-2. Set control and switches as follows; INPUT level control: MIN. MODE switch: P.EQ PROTECT switch: OFF 3-4. 最大出力

入力端子 INPUT (JK101) に100Hz の信号を入力し、 レベルを徐々に上げていった時、OUTPUT CH1、 CH2、CH3(JK102-JK104)の各出力端子には、+ 17.5dBmの出力信号が歪率3%以内で得られるこ と。

3-5. ノイズレベル

入力端子 INPUT (JK101)のプラグを外した時、 OUTPUT CH1、CH2、CH3(JK102-JK104)の各 出力端子でのノイズレベルは、-82.5dBm 以下で あること。

ノイズレベルの測定は、パワースイッチONした後 3分程経過してから測定すること。

限度をわずかにオーバーする場合は、最大出力レベ ルを測定し、その値に対して-100dB以下であれば OKとする。また、ノイズレベルが大きい場合は、 各出力チャンネルのMSB調整ボリュームの調整具 合いを確認すること。

3-6. メーター感度

入力端子 INPUT (JK101) に + 10dBm/1kHz の信号 を印加した時、レベルメーターの IN 及び CH1 – CH3は、"CLIP"~"-42"まですべて点灯して いること。

その後、入力信号を+5dBmにした時、"CLIP" が消灯すること。

更に、-6dBステップで入力信号を下げた時、"-6", "-12"……と順番に上から消灯していき、 最後に入力信号を-37dBmにした時、すべてのLED が消灯すること。

- 4. 出荷時のセット
- 4-1. "DELAY"キーと"DELAY BYPASS" キーを押し て POWER ONし、RAMイニシャライズ及びその 他の初期設定をすること。
- 4-2. ボリューム、スイッチのセット

INPUT VOLMIN.
MODE SWP.EQ
PROTECT SWOFF

MIDI DATA FORMAT (MIDIデータフォーマット)

1. Transmission Conditions(送信条件)

[CHANNEL MESSAGE]

PROGRAM CHANGE (CnH)

[SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGE]

BULK DUMP (F0H, 43H, 0nH) -

PARAMETER CHANGE (F0H, 43H, 1nH) -

2. Transmission Data (送信データ)

All MIDI data transmitted only when MIDI channel is set to 1 — 16 or omni. (すべてのMIDIデータは、送信チャンネルがOMNI または1~16CHに指定されている時にのみ送信される。)

2-1 Channel Information

1) Channel Voice Message

(1) Program Change

Transmitted whenever a program is recalled (within the same mode).

(プログラムのリコール時に送信する。) (ただし、同一モード内のみ。

STATUS11000000 (Cn) n = channel No.PROGRAM No. 0pppppp $p=0\sim14$

2-2 System Information

1) System Exclusive Message

CH =

(1) Bulk Dump

OMNI

 O_{-1-16}

O OFF

MIDI

СН

The data group to be bulk dumped is selected in the utility mode bulk dump function — MEM(No.), MEM*, PGM-TBL, SYS, ALL.

> MIDI OUT

(送信するバルクダンプの組み合せは、UTILITY モードにおいて MEM(No.), (PGM-TBL、SYS、ALLから選ぶことができる。

1 Memory Bulk Data [MEM(No.)]

11110000	(FOH) STATUS BYTE
01000011	(43H) YAMAHA ID CODE
0000nnnn	(OnH) n=DEVICE NUMBER
01111110	(7EH) FORMAT NUMBER
00000001	(01H) BYTE COUNT (MSB)
00100100	(24H) BYTE COUNT (LSB)
01001100	(4CH) "L"
01001101	(4DH) "M"
00100000	(20H) ""
00100000	(20H) ""
00111000) (38H) " 8"
00110111	(37H) "7"
00110000	(30H) "O"
00110011	(33H) " 3"
01001101	(4DH) "M" MEMORY
Ommmmmm	MEMORY NUMBER (m =1 \sim 15*)
Odddddd	·
2	DATA (154 byte*)
Odddddd	
Oeeeeee	CHECKSUM
11110111	(F7H) EOX

* The memory number and the mode represented by the data type number must match.

(メモリーNo.とデータの中のタイプNo.のモードが一致しなければならな) い。(両方の条件が満たされなければならない。)

	MEMORY NO.	Type No.
P.EQ	1 — 9	0
3WAY	10 — 12	1
2WAY	13 — 15	2

All Memory (15) Bulk Data [MEM*]

The "1 Memory Bulk Data" described above is transmitted 15 times - once for each memory location. (1メモリーバルクデータを連続して15メモリー分送信する。)

Program Change Table Bulk Data [PGM-TBL]

11110000 (FOH) STATUS BYTE 01000011 (43H) YAMAHA ID CODE 0000nnnn (OnH) n=DEVICE NUMBER 01111110 (7EH) FORMAT NUMBER 00000011 (03H) BYTE COUNT (MSB) 00001010 (0AH) BYTE COUNT (LSB) 01001100 (4CH) "L" 01001101 (4DH) "M" 00100000 (20H) "" 00100000 (20H) "" 00111000 (38H) "8" 00110111 (37H) "7" 00110000 (30H) "0" 00110011 (33H) "3" 01010100 (54H) "T" TABLE NUMBER 00000001 (01H) "1" fix TABLE NUMBER Odddddd · 2 DATA (384 byte) Odddddd

CHECKSUM 0eeeeeee 11110111 (F7H) EOX

System Setup Bulk Data [SYS]

11110000 (FOH) STATUS BYTE 01000011 (43H) YAMAHA 1D CODE 0000nnnn (OnH) n=DEVICE NUMBER 01111110 (7EH) FORMAT NUMBER 00000000 (OOH) BYTE COUNT (MSB) 00010010 (12H) BYTE COUNT (LSB) 01001100 (4CH) "L" 01001101 (4DH) "M" 00100000 (20H) "" 00100000 (20H) "" 00111000 (38H) "8" 00110111 (37H) "7" 00110000 (30H) "0" 00110011 (33H) "3" 01010011 (53H) "S" SYSTEM SETUP DATA 00100000 (20H) "" VERSION NUMBER (01) 0vvvvvvv VERSION NUMBER (00) 0rrrrrr Dppppp0 DATA (6 byte) 2 Odddddd · 0eeeeeee CHECKSUM

11110111 (F7H) EOX

All Memory, Program Change Table, and System Setup Bulk Data [ALL]

The "All Memory Bulk Data," "Program Change Table Bulk Data," and "System Setup Bulk Data" transmissions described above are carried out in sequence.

(全メモリー、プログラムチェンジ表、システムセットアップバルクデ タののすべてを連続して送信する。

(2) Parameter Change

Transmitted when parameter data is edited.

(データはパラメータの値を変えた時に送信する。) 11110000 (FOH) STATUS BYTE 01000011 (43H) YAMAHA ID CODE 0001nnnn (1nH) n=DEVICE NUMBER 00011101 (1DH) GROUP NUMBER Оррррррр PARAMETER NUMBER (0~116) Odddddd DATA (4 byte) Odddddd -11110111 (F7H) EOX

The DDL3 can be switched to two modes: PARAMETRIC EQ and CROSSOVER. In the CROSSOVER mode it is further possible to select 3-way or 2-way operation. The number of parameters in each mode and their ID numbers are shown in the chart below.

DDL3は、EQモード、クロスオーバーモードの2つを切り替えることが でき、クロスオーバーモードは、さらに 3WAY タイプと 2WAY タイプに分 、けられる。各モードのパラメータ数とパラメータNo.を次の表に示す。

		No. of Parameters	Parameter Number	
EQ Mode		46	0 45	
CROSSOVER	3WAY	36	46 — 81	
Mode	2WAY	35	82 — 116	

117 total

PARAMETER GROUP/SUB. GROUP NUMBER = 1DH

1. EQ MODE PARAMETER NUMBER (No.) = 0 --- 45

No.	PARAMETER NAME	No.	PARAMETER NAME	No.	PARAMETER NAME
0	CH1 DELAY TIME	16	CH1 LOW FREQUENCY	32	CH3 MID FREQUENCY
1	CH2 DELAY TIME	17	CH1 LOW GAIN	33	CH3 MID GAIN
2	CH3 DELAY TIME	18	CH1 MID FREQUENCY	34	CH3 MID Q
3	DELAY OFFSET	19	CH1 MID GAIN	35	CH3 HIGH FREQUENCY
4	CH1 ATTENUATE	20	CH1 MID Q	36	CH3 HIGH GAIN
5	CH2 ATTENUATE	21	CH1 HIGH FREQUENCY	37	CH1 CTRL PARAMETER
6	CH3 ATTENUATE	22	CH1 HIGH GAIN	38	CH1 CTRL MIN
7	CH1 PHASE	23	CH2 LOW FREQUENCY	39	CH1 CTRL MAX
8	CH2 PHASE	24	CH2 LOW GAIN	40	CH2 CTRL PARAMETER
. 9	CH3 PHASE	25	CH2 MID FREQUENCY	41	CH2 CTRL MIN
10	CH1 PARAMETRIC EQ	26	CH2 MID GAIN	42	CH2 CTRL MAX
. 11	CH2 PARAMETRIC EQ	27	CH2 MID Q	43	CH3 CTRL PARAMETER
12	CH3 PARAMETRIC EQ	- 28	CH2 HIGH FREQUENCY	44	CH3 CTRL MIN
13	CH1 SUBSONIC FILTER	29	CH2 HIGH GAIN	45	CH3 CTRL MAX
14	CH2 SUBSONIC FILTER	30	CH3 LOW FREQUENCY		
15	CH3 SUBSONIC FILTER	31	CH3 LOW GAIN		

2. CROSSOVER MODE

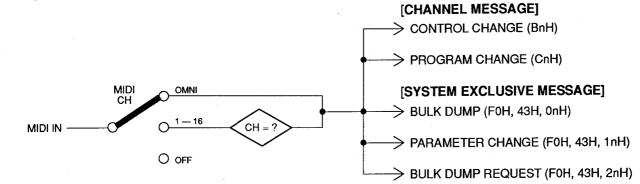
(1) 3WAY TYPE PARAMETER NUMBER (No.) = 46 - 81

• •						
N	1 0.	PARAMETER NAME	No.	PARAMETER NAME	No.	PARAMETER NAME
	46	CH1 DELAY TIME	58	CH1 LOW FREQUENCY	70	CH3 HIGH-LPF FRQ
	47	CH2 DELAY TIME	59	CH1 LOW FINE	71	CH3 HIGH-LPF SLOPE
	48	CH3 DELAY TIME	60	CH1 LOW SLOPE	72	CH1 CTRL PARAMETER
	49	DELAY OFFSET	61	CH2 LOW-MID FREQ	73	CH1 CTRL MIN
	50	CH1 ATTENUATE	62	CH2 LOW-MID FINE	74	CH1 CTRL MAX
	51	CH2 ATTENUATE	63	CH2 LOW-MID SLOPE	75	CH2 CTRL PARAMETER
!	52	CH3 ATTENUATE	64	CH2 HIGH-MID FRQ	76	CH2 CTRL MIN
!	53	CH1 PHASE	65	CH2 HIGH-MID FINE	77	CH2 CTRL MAX
!	54	CH2 PHASE	66	CH2 HIGH-MID SLOPE	78	CH3 CTRL PARAMETER
	55	CH3 PHASE	67	CH3 HIGH FREQUENCY	79	CH3 CTRL MIN
1	56	CH1 LOW-HPF FRQ	68	CH3 HIGH FINE	80	CH3 CTRL MAX
	57	CH1 LOW-HPF SLOPE	69	CH3 HIGH SLOPE	81	COMPARE

(2) 2WAY TYPE PARAMETER NUMBER (No.) = 82 - 116

No.	PARAMETER NAME	No.	PARAMETER NAME	No.	PARAMETER NAME
82	CH1 DELAY TIME	94	CH1 S.WOOF-LOW FRQ	106	CH3 HIGH-LPF SLOPE
83	CH2 DELAY TIME	95	CH1 S.WOOF-LOW FINE	107	CH1 CTRL PARAMETER
84	CH3 DELAY TIME	96	CH1 S.WOOF-LOW SLOPE	108	CH1 CTRL MIN
85	DELAY OFFSET	97	CH2 LOW-HPF FREQ	109	CH1 CTRL MAX
86	CH1 ATTENUATE	98	CH2 LOW-HPF SLOPE	110	CH2 CTRL PARAMETER
87	CH2 ATTENUATE	99	CH2 LOW FREQUENCY	111	CH2 CTRL MIN
88	CH3 ATTENUATE	100	CH2 LOW FINE	112	CH2 CTRL MAX
89	CH1 PHASE	101	CH2 LOW SLOPE	113	CH3 CTRL PARAMETER
90	CH2 PHASE	102	CH3 HIGH FREQUENCY	114	CH3 CTRL MIN
91	CH3 PHASE	103	CH3 HIGH FINE	115	CH3 CTRL MAX
92	CH1 S.WOOF-HPF FRQ	104	CH3 HIGH SLOPE	116	COMPARE
93	CH1 S.WOOF-HPF SLOPE	105	CH3 HIGH-LPF FRQ		

3. Reception Conditions (受信条件)



4. Reception Data (受信データ)

All MIDI data transmitted only when MIDI channel is set to 1 - 16 or omni.

(すべての MIDI データは、送信チャンネルが OMNI または 1-16CHに指定 されている時のみ送信する。

4-1 Channel Information

1) Channel Voice Message

(1) Control Change

Controllers can be individually assigned to the DDL3 CH1, CH2 and CH3 using the utility mode CONTROLLER function.

(UTILITYモードにおいて、CH1、CH2、CH3それぞれにコントロールチェン) ジのコントローラーを設定することができる。

1011nnnn (BnH)	STATUS BYTE	$n = 0(\text{channel No. 1}) \sim$
		15(channnel No. 16)
0cccccc	CONTROL NUMBER	c= 0∼31
		$64 \sim 95$
		102~120
0vvvvvv	VALUE $v = 0 \sim 1$	27

(2) Program Change

1100nnnn (CnH)	STATUS BYTE	$n = 0(channel No. 1) \sim$
		15(channnel No. 16)
Оррррррр	PROGRAM NUMBER	p= 0∼127

4-2 System Information

1) System Exclusive Message

(1) Bulk Dump

The data group to be bulk dumped is selected in the utility mode bulk dump function — MEM(No.), MEM*, PGM-TBL, SYS, ALL.

(バルクダンプするデータ(MEM(No.)、MEM、PGM-TBL、SYS、ALL)は、 (UTILITYモードのバルクダンプファンクションで選択することができる。)

1 Memory Bulk Data

The data received is the same as that described in "1 Memory Bulk Data" in the preceding "Transmission Data" section.

(データ内容は、送信データの1メモリーバルクデータと同様。)

• All Memory (15) Bulk Data

The data received is the same as that described in "All Memory (15) Bulk Data" in the preceding "Transmission Data" section.

(データ内容は、送信データの全メモリー(15)バルクデータと同様。)

Program Change Table Bulk Data

The data received is the same as that described in "Program Change Table Bulk Data" in the preceding "Transmission Data" section.

(データ内容は、送信データのプログラムチェンジ表バルクデータと同) (様。

• System Setup Bulk Data

The data received is the same as that described in "System Setup Bulk Data" in the preceding "Transmission Data" section.

(データ内容は、送信データのシステムセットアップバルクデータと) (同様。

All Memory, Program Change Table, and System Setup Bulk Data

The data received is the same as that described in "All Memory, Program Change Table, and System Setup Bulk Data" in the preceding "Transmission Data" section.

(データ内容は、送信データの全メモリー、プログラムチェンジ表、シンステムセットアップバルクデータと同様。

(2) Parameter Change

The data received is the same as that described in "Parameter Change" in the preceding "Transmission Data" section. The parameters of the currently selected program are changed accordingly when this data is received.

(データ内容は、送信データのパラメータチェンジと同様。受信すると、 現在パネル上にあるプログラムの任意のパラメータ値が変わる。

(3) Bulk Dump Request

The data group to be bulk dumped is selected in the utility mode bulk dump function — MEM(No.), MEM*, PGM-TBL, SYS, ALL.

(バルクダンプするデータ (MEM(No.)、MEM、PGM-TBL、SYS、ALL)は、 UTILITY モードのバルクダンプファンクションで選択することができる。

Program Change Table Bulk Dump Request

Bulk transmission of the program change table data occurs when this data is received.

(受信すると、プログラムチェンジ表をバルクアウトする。)

11110000 (FOH) STATUS BYTE 01000011 (43H) YAMAHA ID CODE 0010nnnn (2nH) n=DEVICE NUMBER 01111110 (7EH) FORMAT NUMBER 01001100 (4CH) "L" 01001101 (4DH) "M" 00100000 (20H) " " 00100000 (20H) " " 0011000 (38H) "8" 00110111 (37H) "7" 0011000 (30H) "0" 00110011 (33H) "3" 01010101 (55H) "U" TABLE USE 00000001 (01H) "1" fix TABLE NUMBER 11110111 (F7H) EOX

Memory Data Bulk Dump Request

The data for the currently selected program is transmitted when this data is received.

(受信すると、任意のメモリーNo.のプログラムをバルクアウトする。)

11110000 (FOH) STATUS BYTE 01000011 (43H) YAMAHA ID CODE 0010nnnn (2nH) n=DEVICE NUMBER 01111110 (7EH) FORMAT NUMBER 01001100 (4CH) "L" 01001101 (4DH) "M" 00100000 (20H) "" 00100000 (20H) "" 00111000 (38H) "8" 00110111 (37H) "7" 00110000 (30H) "0" 00110011 (33H) "3" 01001101 (4DH) "M" MEMORY Ommmmmm MEMORY NUMBER (m =1 \sim 15) 11110111 (F7H) EOX

• System Setup Data Bulk Dump Request

Bulk transmission of the system setup data occurs when this data is received.

```
(受信すると、システムセットアップデータをバルクアウトする。)
```

 11110000 (FOH) STATUS BYTE

 01000011 (43H) YAMAHA ID CODE

 0010nnnn (2nH) n=DEVICE NUMBER

 01111110 (7EH) FORMAT NUMBER

 01001100 (4CH) "L"

 01001101 (4DH) "M"

 00100000 (20H) " "

 001100000 (20H) " "

 00110100 (38H) "8"

 0011011 (37H) "7"

 00110000 (30H) "0"

 00110011 (33H) "3"

 01001101 (4DH) "S"SYSTEM SETUP DATA

 00100000 (20H) " "

Func	: tion :	Transmitted	: Recognized :	: Remarks :
Basic D	efault :		<pre>+ : 1 - 16, off : 1 - 16, off</pre>	+ : memorized :
Mode M	lessages :	X X ******************************	: OMNIoff/OMNIon : x : x	memorized
Note Number : 1		X ************	: x : x	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Velocity N		x x	: x : x	: : +
	•	x x	: x : x	: : +
Pitch Bend	ler :	X	: x	:
	0 - 31 :		: 0	•
Control	64 - 95 :	x	: 0	:
	02 - 120 :	x	0	:
			•	•
	•		•	•
	•		•	• • • •
	:		:	:
Prog Change : 1	rue # :	o 0 - 14 ******	: o 0 - 127 :	: *1 :
System Exc	lusive :	0	: 0	*
	Song Sel :	x x	: x : x	• • •
Common : 7	+	x 	: X -+	*
System Real Time	:Clock : :Commands:	X X	: x : x	:
	al ON/OFF : Notes OFF:	x	: x : x	:
	ive Sense :		: x : x	:
Notes: *1	= For prog	ram 1 - 128, men	nory #1 - #F is se	lected.

)L3

DIGITAL DELAY LINE DDL3 / D1030

PARTS LIST

REGARDING PARTS REGISTRATION CHANGES IN ACCORDANCE WITH THE DDL3 MODEL NAME CHANGE.

DETAILS OF THE CHANGE:

The model name DDL3 has been changed to D1030. Another company has a similar product with the same name, constituting the name change.

The following parts have been registered for service use because of this change. Please add them to the DDL3 service manual.

PARTS:

The cosmetic parts which lists the model's name will be changed.

The ROM has been changed to produce the corrected model name on LCD displayed when the power switch is turned on.

There are no other changes needed to the internal devices.

New	Ref.No.	Parts No.	Description	Part name	Remarks
*	1	VL227400	Top Cover	Top cover	D1030
*	11	VL227500	/L227500 Rear Panel Rear panel		D1030
*	26	VL227600	Cover,Meter	Meter cover	D1030

OVERALL ASSEMBLY P.2

ELECTRICAL PARTS P.3

* XG963F0 IC TMS27C256 EPROM				
		XG963F0	IC TMS27C256	EPROM

SERVICE RESPONSE:

When DDL3 parts are out of inventory, please use the D1030 parts for service response.

APPLIED SERIAL NUMBERS:

HK01001 onwards (for products produced from April, 1991)



DIGITAL DELAY LINE PARTS LIST

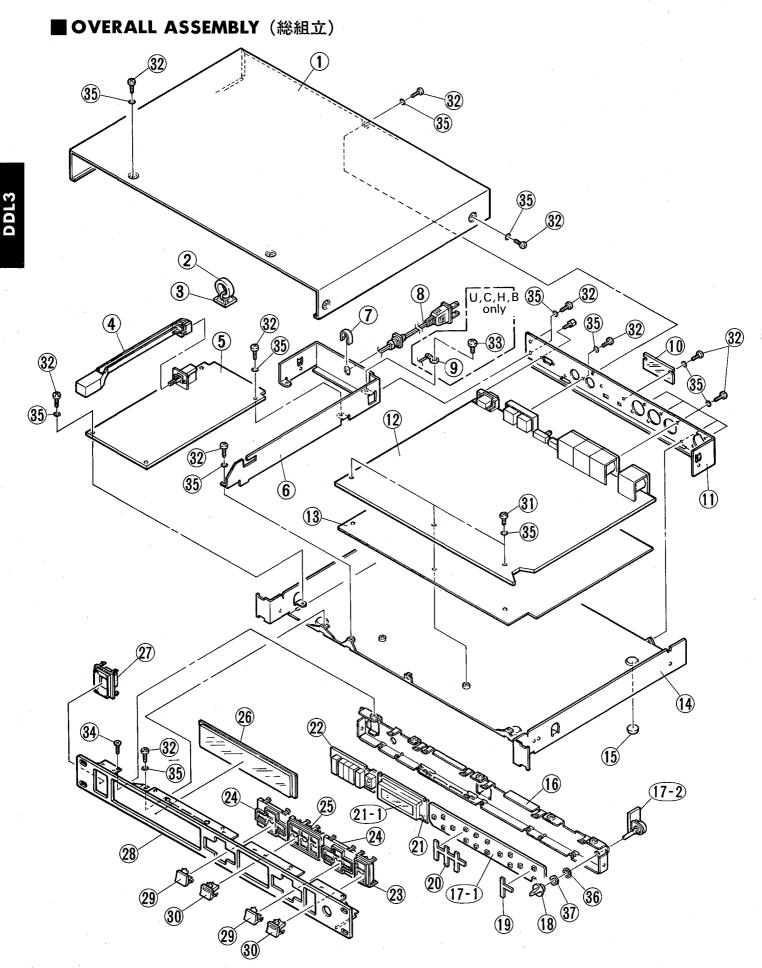
Notes **DESTINATION ABBREVIATIONS**

- A : Australian model J : Japanese model U : U.S. model E : European model C : Canadian model X : General model B : British model M : South African model I : Indonesian model H : North European model

 - D: West German model

DDL3

DDL3



Ref. No.	Part No.	Description		部品名	Remarks	ラン
1 2 3 4	GE300770 CB835590 VF888700	Top Cover Ferrite Ring Band Relief Push Rod	FR25/15/12-2000 TMS-20	パンド固定具 プッシュロッド	DDL3 POWER	06 01 02
5 5 5 6	V I 337500 V I 337600 V I 337700 V F 891200	Power Supply Unit Power Supply Unit Power Supply Unit Power Supply Unit AC Panel		電源ユニット 電源ユニット 電源ユニット 電源スニニット 電源スニネル 電源パネル	U C H,B J U.C	07
6 6 7 7 8 8	VD705000	AC Panel Cord Strain Relief Cord Strain Relief AC Cord	SR-5KN-4 SR-5N-4 7A 2.5m 10A 2.44m	電源ハネル 電源パネル コードストッパー 電源コード 電源コード	U.C H,B U,C H,B J U.C	07 02 01 04 05
8 8 9 10 11	VD279800 VH890200 LA003690 VI476800	AC Cord	6A 2.5m 10A 2.5m	電源コード 電源コード ラブ端子 プロテクトカバー リアパネル	и, с. н. в	08 09 01
12 13 14 15 16	V 1578800 V 1577700 V 1470200 CB037120 V 1470500	Circuit Board Isolation Sheet Bottom Cover Foot Sub Panel	AD DDL	A D シート 絶縁シート ボトムカパー スペリ座 サプパネル		01
17 17~1 17-2 18 19	VF888400 VG893400	Partition	KY KY 1/2 KY 2/2 S	K Y シート K Y シート 1/2 K Y シート 2/2 内ツマミ パーティション(小) パーティション(大)	INPUT Volume	02
20 21 21-1 22 23 24	V 1575000 VH203400 V 1579000 V 1355400	Partition LCD Assembly LCD Circuit Board Escutcheon Escutcheon	L 16×2 with LED L.M16X221 MT <2>	ハーティション(ス) L C D A ss'y 液晶ディスプレイ M T シート エスカッション エスカッション		16
25 26 27 28 29	V 1355300 V 1472700 VF888600 V 1472600	Escutcheon Cover, Meter Escutcheon, PSW Front Panel Push Button	<6> CURSOR ←	エスカッション エスカッション メーターカパー パワースイッチェスカッション フロントパネル ブッシュボタン	1	07
29 29 29 29 29 29	VF895400 VF895300 VI474000 VF895800	Push Button Push Button Push Button Push Button Push Button	$\begin{array}{c} \uparrow \\ \downarrow \\ CURSOR \rightarrow \\ \underline{STORE} \\ \hline \\ RECALL \end{array}$, プッシュボタン プッシュボタン プッシュボタン プッシュボタン プッシュボタン		01 01 01 01
30 30 30 30 30 30	V 1473300 V 1473400 V 1473500 V 1473500 V 1473600	Push Button with lens Push Button with lens Push Button with lens <u>Push Button with lens</u> Push Button with lens	DELAY ATT/Ø EQ/SUB COMPARE Ch1 Low Ch2 Mid	ブッシュボタン ブッシュボタン ブッシュボタン ブッシュボタン ブッシュボタン		
30 30 30 <u>31</u> 32	V I 473800 V I 819900 VF 896200 ED 330066	Push Button with lens Push Button with lens Push Button with lens Bind Head Screw Bind Head Screw	CH3 HIGH DELAY BYPASS UTILITY 3.0×6 FCM3BL 3.0×8 FCM3BL	プッシュボタン ブッシュボタン プッシュボタン バインド小ネジ バインド小ネジ		02 02 01 01
33 34 35 36 37	ED340066 EB330066 EV413036 EV410076	Bind Head Screw Flat Head Screw Toothed Lock Washer Toothed Lock Washer Hexagonal Nut	$\begin{array}{c} 4.0 \times 6 & \text{FCM3BL} \\ 3.0 \times 6 & \text{FCM3BL} \\ A & \phi & 3.0 & \text{FCM3BL} \\ A & \phi & 7.0 & \text{ZMC2Y} \\ \hline \phi & 7.0 & \text{ZMC2BL} \end{array}$	バインド小ネジ 皿小ネジ 歯付座金内歯形 歯付座金内歯形 青穂六角ナット	U, C., H, B	01 01 01 01 01
-						

* New Parts (新規部品)

)

)

ランク:Japan only

■ELECTRICAL PARTS(電気部品)

	Ref. P No. P	art No.	Description	· · · ·	部品名	Remarks	ランク
* * * * * *	I V I V I V I V I V I V	578900 579000 337400 <u>337500</u> 337600	Circuit Board Circuit Board Circuit Board Power Supply Unit <u>Power Supply Unit</u> Power Supply Unit Power Supply Unit	AD KY MT	A D シート K Y シート 電源ユニット 電源ユニット 電源ユニット	DD1.3 J U C H,B	
*	V I XD XD	578800 853A00 854A00	Circuit Board IC IC	AD NJK7815FA NJK7915FA	ADシート IC	REGULATOR REGULATOR	03
* *	X G I G X A	945A00 946A00 102500 013001 772001	IC IC IC	M5278L05 M5279L05 NE5532P M5238P		5V 100mA -5V 150mA OP AMP. OP AMP.	06
	IG IG XC	031000 116200 561001 000250		N J M 4 5 5 6 D E N J M 2 9 0 3 D P S T 5 1 8 B - 2 L P 2 0 C 9 B 6 S N 7 4 H C 0 2 N		OP AWP. COMPARATOR SYSTEM RESET ACTIVE LPF NOR	03 05 04 08 03
	IR IR IR	142250 000450 000850 001450 003250	IC IC IC	SN 7 4 H C U O 4 N SN 7 4 H C O 4 N SN 7 4 H C O 8 N SN 7 4 H C O 8 N SN 7 4 H C 1 4 N SN 7 4 H C 3 2 N		INVERTER INVERTER AND INVERTER OR	01 03 03 05 03
*	IR IR IR IR	007450 013950 016350 016650 017450	IC IC IC IC	SN74HC74N SN74HC139N SN74HC163N SN74HC166N SN74HC166N SN74HC174N		D-FF DECODER 2-4 COUNTER SHIFT REGISTER D-FF	04 05 03 03 05
	IR IR IG XD	027350 036750 147300 245001 354001	IC	SN74HC273N SN74HC273N SN74HC367N HD63B50P HD63B03YP-N YM3818		D-FF OCTAL BUS DRIVER ACIA CPU DSPM	05 06 09 08 15
*	XE XE XG XG	798A00 788A00 804A00 898A00	IC IC IC IC	YM3934 YM6104 PCM61PJ AK5327-VP		PMM2 DEQ2 DAC ADC	12 11 06
* * *	XG XG XG VG		IC IC IC Photo Coupler	M5M4464AP-10 LC3664RL-12 TBP28L22N TMS27C256 PC-900V	<u>IC</u> IC IC フォトカプラ	DRAM 256K SRAM 64K BPROM 256K EPROM	08 08 07 03
	I A I C I C	101521 121310 181520	<u>Transistor</u> Transistor Transistor Transistor Transistor Array	2SA673A C,D 2SA1015 Y 2SC1213A C,D 2SC1815 Y TD62506P	トランジスタ トランジスタ トランジスタ トランジスタ トランジスタアレイ		03 03 03 03 03 03
	VF IF VB IF	<u>074800</u> 003450 481900 005600	<u>Transistor Array</u> Diode	BA6212 1SS133 11ES4 RD5.6EB2 5.6V MTZ4.7C 4.7V	トランジスタアレイ ダイオード ダイオード ツェナーダイオード ツェナーダイオード		05 01 01 01 01 01
	FZ FZ UI HT	005610 004100 828470 560100	Monolithic Cera. Cap. Monolithic Cera. Cap. Semiconductive Cera. Cap. Electrolytic Cap. Trimmer Potentiometer Trimmer Potentiometer	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			01 03 01 01 05 02
*	HZ VA VC VC	004730 822600 819600 821600	Resistor Array Resistor Array Metal Film Resistor Metal Film Resistor Metal Film Resistor	RMLS8 J 103 RMLS8 J 103 75Ω 1/6W F 430Ω 1/6W F 910Ω 1/6W F	抵抗アレイ 抵抗アレイ 金属皮膜抵抗 金属皮膜抵抗 金属皮膜抵抗		02 01 01 01 01 01
*	V C V C V C V C	822900 823200 823400 823700	Netal Film Resistor Metal Film Resistor Metal Film Resistor Metal Film Resistor Metal Film Resistor	1KΩ 1/6W F 1.5KΩ 1/6W F 2KΩ 1/6W F 2.4KΩ 1/6W F 3.3KΩ 1/6W F	金属皮膜抵抗 金属皮膜抵抗 金属皮膜抵抗 金属皮膜抵抗 金属皮膜抵抗		01 01 01 01
	VC VC VC VC	824600 824700 824900 825100	Metal Film Resistor Metal Film Resistor Metal Film Resistor Metal Film Resistor Metal Film Resistor	4.3KΩ 1/6W F 7.5KΩ 1/6W F 8.2KΩ 1/6W F 10KΩ 1/6W F 12KΩ 1/6W F	金属皮胶抵抗 金属皮膜抵抗 金属皮膜抵抗 金属皮膜抵抗 金属皮膜抵抗		01 01 01 01 01
	V C V C	825400 825700	Metal Film Resistor Metal Film Resistor Metal Film Resistor Metal Film Resistor	13KΩ 1/6W F 16KΩ 1/6W F 22KΩ 1/6W F 24KΩ 1/6W F	金属皮膜抵抗 金属皮膜抵抗 金属皮膜抵抗 金属皮膜抵抗		01 01 01 01

* New Parts (新規部品)

ランク: Japan only

3

DDL3

	01 01 01 01	
	01 02 03 03	
NODE(P.EQ/X-OVE PROTECT INPUT OUTPUT(CH1/2/3)	02 02 07	
MIDI IN/OUT REMOTE	03 05 03	
for REGULATOR (2 for REGULATOR (2	03 01 01 01	
Key's LEDs(8pcs	01	
INPUT Level Funct.Keys(16pc	03 01	
Level meter(4pc Mode ind.(1pc.) NEMORY J	06 05	
U C H,B		

Ref. No.	Part No.	Description		部品名	Remarks	ランク
46 45 45 55	VC828000 VC828900 VC773700	Metal Film Resistor Metal Film Resistor Metal Film Resistor Metal Oxide Film Resistor Solid Resister	68KΩ 1/6W F 200KΩ 1/6W F 470KΩ 1/6W F 150Ω 2W J 10NΩ 1/4W K	金属皮膜抵抗 金属皮膜抵抗 金属皮膜抵抗 酸化金属被膜抵抗 リッド抵抗		01 01 01 01 01
* * *	QU004800 VI575700 VG502300 VI575400 KC001900 VI443700 VI579600	EMI Filter Ceramic Resonator Ceramic Resonator <u>Slide Switch</u> Slide Switch Relay Cannon Jack Cannon Jack	20 µ H FL5R2000N LS MT Y223NB 4MHz CSA4.00HG 12.8MHz SSSU12 2/2(S) SSSU12 2/3(NS) DC12V RY12W XLB-3-31PCV XLB-3-32PCV	コイル レイン インター EMI レイン マック EMI レイン マックス 子子 リング イイック ディー レンン リキャー ノン キャック ノン マクク マクク マクク マクク マクク マクク マクク マクク マクク マク	<u>NODE (P.EO/X-OVE</u> PROTECT INPUT OUTPUT (CH1/2/3)	02 07
*	V 1576000 VE338400 V 1579500 BA808520 V B438700	DIN Jack Connector Lithium Battery Holder,XLB Jack Neat Sink Angle Bracket,Earth	5P SK0266 × 2 D-SUB 9P SONY/CR2032 T220M 25L 3.0×8 FCM3BL	<u>D I N ジャック</u> コネクタ リチュウム 竈池 キャノン会具 ヒートシンク アース会具 バインド小ネジ	MIDI IN/OUT REMOTE	03 05 03 03 01
*	EV413036 V1578900 IF003450	Toothed Lock Washer Circuit Board Diode	Α φ 3.0 FCM3BL KY 1SS133	歯 付 座 金 内 歯 形 K Y シ ー ト ダ イ オ ー ド	for REGULATOR(2 for REGULATOR(2	01
*	VG149600 VA757600 VB799000	LED Variable Resistor Push Switch	GL1HD212 RE A10K EWH-14A EVQ-QSL04M MT	LED ロータリーボリューム ブッシュスイッチ MTシート	Funct.Keys(18pc	03 01
* *		<u>Circuit Board</u> LED Display LED Display LED Display Power Supply Unit	MT SX-25J LN516RK SX-25Y GR 7seg.	L E D ディスプレイ L E D ディスプレイ L E D ディスプレイ 間 源 ユニット	Level meter(4pc Mode ind.(1pc.) MEMORY J	
* * *	V 1337500 V 1337600 V 1337700 I X802360 I K000480	Power Supply Unit Power Supply Unit Power Supply Unit IC Photo Coupler	μ PC1093J PC817	電源ユニット 電源ユニット 電 C J フォトカプラ	U C H.B REGULATOR J.U.C	03
	IK000490 IX552940 IX803780 IX802380 IF000040	Photo Coupler Transistor FET FET Diode	PC511 2SC2655 2SK1153 2SK513 1SS1555	フォトカプラ トランジスタ FET FET ダイオード	H,B J,U,C H,B J,U,C	05 03 04 08 01
	IF001380 IH001530 IX802390 IX802410 IF006500	Diode Diode Diode Zener Diode	1 S S 8 4 1 1 D Q 0 6 1 0 D F 6 3 1 D Q 0 4 R D 1 2 E	ダイオード ダイオード ダイオード ダイオード ツェナーダイオード		01 08 02 03 01
	IX553900 HV456820 HV455470 HJ355560	Diode Stack Diode Stack Flame Proof C. Resistor Flame Proof C. Resistor Flame Proof C. Resistor Flame Proof C. Resistor	S1WB40 S1WB60 15Ω 1/4W 470Ω 1/4W 560Ω 1/4W 5.1KΩ 1/4W	ダイオードスタック ダイオードスタック 不燃化カーボンン抵抗 不燃化カーボン抵抗 不燃化カーボン抵抗	J,U,C H.B J,U,C <u>H,B</u> H,B	03 04 01 01 01 01
	HV456820 HX804130 HL313270 HL318100	Flame Proof C. Resistor Metal Oxide Resistor Metal Oxide Resistor Netal Oxide Resistor Metal Oxide Resistor	8.2KΩ 1/4W 82Ω 1/2W 2.7Ω 1W 100KΩ 1W 1Ω 1W	イ 旅 化 カー ボン 浜 抗 酸 化 金 属 皮 膜 抵 抗	H, B	01 01 01 01 01
	HL 324820 HL 325150 HL 327330 HL 327680	Netal Oxide Resistor Metal Oxide Resistor Netal Oxide Resistor Metal Oxide Resistor Netal Oxide Resistor	82 Ω 2W 150 Ω 2W 33K Ω 2W 68K Ω 2W 100K Ω 2W	酸化金属皮膜抵抗 酸化金属皮膜抵抗 酸化金属皮膜抵抗 酸化金属皮膜抵抗 酸化金属皮膜抵抗	J.U.C H.B J.U.C H.B	01 01 01 01 01
*	HX801450 HX801390 HX801400 FG744100	Metal Oxide Resistor Fuse Resistor Trimmer Potentiometer Ceramic Cap. Ceramic Cap.		酸化金属皮膜抵抗 ヒューズ抵抗 半固定抵抗 セラコン セラコン	J.U.H.B C	01 03 01 01
*	FX551060 F1324100 FX800230 FX800560	Ceramic Cap. Ceramic Cap. Ceramic Cap. Ceramic Cap. Mylar Cap.	2200P 250V 0.01 µ 250V DE 100P 1KV 68P 2KV 0.022 µ 50V K	セラコン セラコン セラコン セラコン マイラーコン	H, B J, U, C H, B	03 01 01 02
	UA555220 FZ000680	Mylar Cap. Wetallized Mylar Cap. Electrolytic Cap.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	マイラーコン MMコン ケミコン	ランク:Japan o	02 02 02

* New Parts (新規部品)

-

)

ランク: Japan only

	Ref. No	Part No.	Description		部品名	Remarks	ランク
* * * *		FX800240 FZ006890 GX800980 GX801480 GX801480 GX801460 KX802450 KX802550 KX802550 LX800920 LX800920 LX800930 LX800940 LX800940 GX802460 GX800810	Fuse	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	ケケケチチチチチパパパヒヒヒヒ 電電ス ンンンンククククククスススズズズララチ コココーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	J, U, C H, B J.U.C H, B J U, C H, B J, C H, B J, U, C H, B	02 04 05 05 05 03 03 03 01 02 02 01 09 01
		EA030066 EA030086	Pan Head Screw Pan Head Screw	3.0×6 ZMC2Y 3.0×8 ZMC2Y	ナベ小ネジ ナベ小ネジ	for SW.panel(2p for FET(1pc.)	01
		EV200036	Spring Washer Flat Washer	φ 3.0 ZMC2Y φ 3.0 ZMC2Y	バ ネ 座 金 平 座 金	3pcs 3pcs	01 01
*		VI575000 VH203400	LCD Assembly LCD	16×2 with LED LM16X221	LCD Ass'y 液晶ディスプレイ		16
		VD279200 VD654200 VD279800 VH890200	AC Cord AC Cord	7A 2.5m 10A 2.44m 6A 2.5m 10A 2.5m	電源 コード 電源 コード 電源 コード 電源 コード	J U, C H B	04 05 08 09
				· · ·		-	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

5 * New Parts (新規部品)

ランク:Japan only

DIGITAL DELAY LINE DDL3 / D1030

SERVICE ADDITIONAL MANUAL

THE DDL3 MODEL NAME CHANGE

The model name DDL3 has been changed to D1030.

Another company has a similar product with the same name,

constituting the name change.



